# 2026 年第 6 屆香港亞洲創新發明展覽會

## Geneva inventions-Asia station 日內瓦發明展-亞洲站

## 台灣參展團

### 參展辦法

一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價值，特定本參展辦法。

二、主辦單位：台灣發明協會/中華台北著作權人協會

三、團名：2026 第 6 屆香港亞洲創新發明展覽會參展團

四、香港亞洲創新發明展覽會組團授權書

五、展出日期：2026 年 11 月 19 日至 11 月 20 日

六、展出地點：香港會議展覽中心

七、費用：

1. **每件作品台幣 70,000 元**

（含報名費+一件作品攤位費及桌椅+基本電源）

2. 代展費，**每件台幣 10,000 元**

3. 參展品之海報費用**每件台幣 1,000 元**

八、即日起接受報名至 **2026 年 10 月 10 日截止**

**展出日期：2026 年 11 月 19 日～11 月 20 日**

**即日起接受報名至 2026 年 10 月 10 日截止**

台灣發明協會/中華台北著作權人協會

團長 張家菊 敬邀

## 繳交參展資料明細單：

**以下資料請以電子檔交件，文字部分以 word 檔建檔，照片圖檔請以 jpg 檔交件，謝謝。**

□01.已填妥之報名表(請詳細填寫完整)

□02.切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章後掃描回傳)

□03.參展品專利證書影本檔案(若尚在申請中請檢附專利申請中字號)

□04.參展品照片檔案(每件作品建議提供 2~3 張)

□05.發明人或聯絡人名片一張

報名日期：即日起接受報名至 2026 年 10 月 10 日止

聯絡地址：(241-608) 新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯 絡 人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail ：tia7626@yahoo.com.tw

@tia1972

LINE

TIA台灣發明協會參展團

- 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)

- 電匯資料：**新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行**

  戶名：**社團法人台灣發明協會**

  帳號：**0310-10-100304-3**